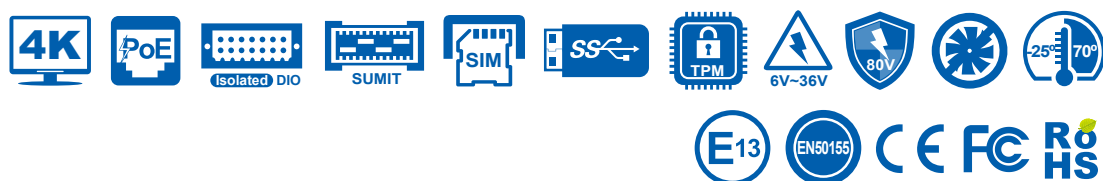
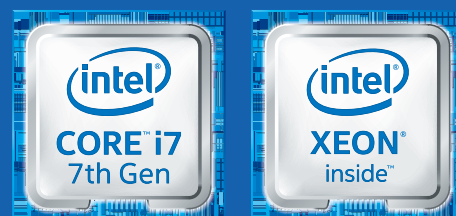


PoE×最大4、USB3.0×6を装備。Xeon® / 第6世代 Core™モバイルプロセッサ搭載

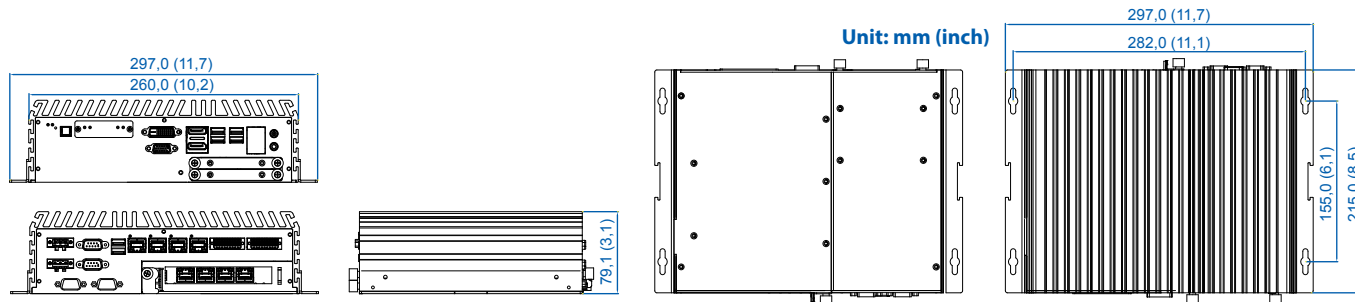
ECS-9700 Series



- インテル® Core™ i7-6820EQ/i5-6440EQプロセッサー
または、インテル® Xeon® プロセッサE3-1505M v5を選択
- インテル® CM236チップセット装備
- 最大-25°C~+70°Cの広温度対応
- USB3.0ポート×6基、COMポート×4基装備
- GbEポート×2基、PoE+ポート×4基装備
- ECS-9710モデルはPCI-Express(x16)×1スロット、
ECS-9701モデルはPCI×1スロットを装備
- 6V-36V DC-in、80Vまでをサージ防護
- 絶縁型32 DIO (16 DI, 16 DO) 装備



■ 外観寸法



■ 製品仕様

プロセッサ	種類	インテル® Core™ i7-6820EQプロセッサ インテル® Core™ i5-6440EQプロセッサ インテル® Xeon® プロセッサE3-1505M v5
	搭載数	1
チップセット		インテル® CM236 チップセット
メモリー	規格	DDR4 2133 / 1866 MHz SO-DIMM (ECC/Non-ECC)
	容量	最大32GB
	スロット数	2
ストレージ	CFast ソケット	1
	2.5" SSD/HDD用トレイ	2
SIM カードソケット		4 (内部1)
グラフィックス		インテル® HD グラフィックス P530 / 530
I/O	シリアル (COM)	4
	USB	前面 2 (USB3.0) / 背面 4 (USB3.0)
	DIO	絶縁型32 (16 DI, 16 DO)
	DisplayPort	2 (最大4096 × 2304 @ 60Hz)
	DVI-D	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)
	VGA	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)
	Ethernet	LAN 1 : インテル® I219LM GigE LAN、iAMT 11.0 LAN 2 : インテル® I210 GigE LAN
	PoE	LAN 3 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+、インテル® I210 LAN 4 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+、インテル® I210 LAN 5 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+、インテル® I210 LAN 6 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+、インテル® I210
拡張スロット	PCI Express x16 / PCI	1
	Mini PCI Express	4 -3 (フルサイズ、PCIe/USB/External SIM Card/mSATA用) -1 (フルサイズ、PCIe/Internal SIM Card/mSATA用)
	SUMIT A, B	2 SUMIT スロット (オプション)
オーディオ	コーデック	Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio
	端子	1 Mic-in, 1 Line-out
電源	入力電圧	6V~36V, DC-in
	電源入力タイプ	3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground
	イグニッションコントロール	16 Mode (内部)
	リモートスイッチ	3-pin Terminal Block : On, Off, IGN
	サージ保護	過渡電圧: 最大80V/1ms
外観寸法 (W × L × H)		260mm × 215mm × 79mm (突起物等を除く)
重量		約3.5kg
取付方法		ウォールマウント用ブラケット、2U ラックマウント (オプション)
利用環境	動作温度	-25°C ~ +70°C
	保存温度	-40°C ~ +85°C
	湿度	5%~95% RH (結露なきこと)
	耐衝撃性	IEC 60068-2-27, SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
	耐振動性	IEC 60068-2-64, SSD : 5Grms, 5Hz~500Hz, 3 Axis
EMC指令		E13, CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL : 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
2019年5月28日現在の内容です。